

スタンダードシールドフィルム



※イメージはSF-PC5900-C

SF-PC[®]5600-C SF-PC[®]5900-C

世界中で使われる“ザ・シールドフィルム”

シールドフィルムの基本的な機能を備え、OSP処理にも対応、かつUL認定を受けたスタンダード品です。スマートフォンを始め、ノイズ対策を必要とするアプリケーションに世界中で広く採用されています。

特徴

▶ OSP耐性

シールドフィルム貼付け後のOSP処理に対応可能

▶ TATSUTAブラック

フィルムが進化しても受け継がれる艶消しブラック

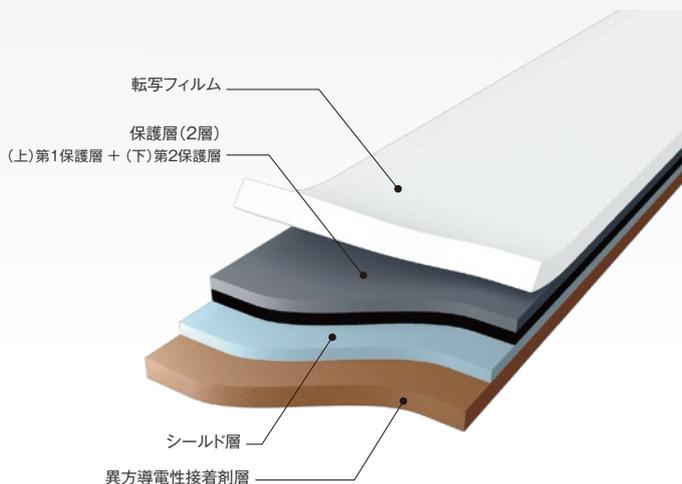
▶ 総厚8 μ mの超薄型 (SF-PC5900-C)

薄さ、軽さを追求する電子機器に最適
他シールドフィルムより優れた屈曲性、摺動性を実現

こんなところで活躍します

軽薄短小のトレンドにマッチした シールドフィルムのグローバルスタンダード

スマートフォン等のモバイル機器を中心に世界中の様々なアプリケーションに採用されています。薄さ・軽さを極限まで追求する最新電子機器に採用拡大中です。 ※FPCの材料及び厚み構成により異なります。



代表スペック	SF-PC5600-C	SF-PC5900-C
転写フィルム厚み	57 μ m(白色)	57 μ m(白色)
製品総厚み(プレス後)	15 μ m	8 μ m
保護層厚み	5 μ m	5 μ m
シールド層厚み	0.1 μ m	0.1 μ m
異方導電性接着剤層厚み	10 μ m	3 μ m
接着強度	3.0N/cm以上	3.0N/cm以上
製品ライフ(冷蔵)	6ヶ月	6ヶ月

※接着剤層の保護フィルムはオプションにて別途承ります。